证券代码：603328　　证券简称：依顿电子

广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-06

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　□分析师会议 □媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券：陈威威 德邦基金：李乐行 华西证券：赵然 浙商证券：夏伟耀 广发基金：郭礼荣
时间	2026 年 11 月 12 日—2026 年 11 月 13 日
地点	公司及电话会议
公司接待人员姓名	董事会办公室主任、证券事务代表：朱洪婷 投资者关系管理专员：苏晓菁
投资者关系活动主要内容介绍	**一、介绍公司前三季度业绩情况** 2026 年前三季度，公司实现营业收入 35.08 亿元，同比增长 14.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，同比下降 24.17%。其中，第三季度实现营业收入 13.97 亿元，同比增长 37.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元，同比增长 60.65%。 公司业绩增长主要由订单需求增长及产品平均单价提升所致，叠加持续深化降本增效，盈利能力提升。总体来看，公司前三季度营收保持增长，利润同比仍有所承压，但第三季度

	盈利显著回升，经营业绩呈现向好态势。 **二、互动交流** **（一）公司汽车板产品结构优化进展如何？** 公司正持续推进汽车板产品结构升级，智能座舱、智能驾驶、毫米波雷达、激光雷达等产品占比逐步提升，此类产品价值量显著高于传统汽车板，推动汽车板业务整体价值量持续提升。 **（二）面对上游原材料价格上涨，公司成本传导情况如何，不同下游客户涨价接受度有什么差异？后续是否仍有调价空间？** 受上游原材料价格上涨影响，公司结合市场供需情况及与客户的协商结果，已对部分产品价格进行了合理调整。不同客户因产品结构、合作规模及议价能力不同，调价幅度存在一定差异，相关影响已在第三季度业绩中有所体现。公司前三季度综合毛利率约为 21.35%，第三季度产品综合毛利率呈环比上升态势。 后续价格调整将根据原材料价格走势、产品结构及与客户协商结果等因素确定。 **（三）请介绍中山工厂产能利用率及泰国工厂产能爬坡情况。** 公司中山工厂总产能约 450 万平方米/年，当前产能利用率维持较高水平。泰国工厂规划产能为 50 万平方米/年，已于 2026 年 3 月启动试生产工作，目前产能正按计划稳步释放，产品线技术能力持续提升。 **（四）公司定增的募投方向是什么？产能规模如何？** 本次募集资金主要投向高多层板（HLC）和高阶高密度互连板（HDI）产品，相关产品广泛应用于服务器、高速交换机、路由器、加速卡、计算托盘主板、通信设备等场景。公司产品策略秉持稳健原则，优先发展公司具备技术基础的高多层和高阶 HDI 产品，逐步向更高技术层级延伸。

	产能方面，募投项目规划年产能约 40 万平方米，预计实际达产峰值可达 43.5 万平方米/年。其中，高多层板规划年产能 34 万平方米，高阶 HDI 板规划年产能 6 万平方米。目前项目已启动前期准备工作，预计将于今年 12 月开始建设。 **（五）公司对四季度经营展望如何？毛利率是否将持续改善？** 从行业整体情况来看，当前 PCB 行业供需格局持续向好，上游原材料供应偏紧，产品价格处于上行通道。公司第三季度产品毛利率呈环比上升态势，从目前经营态势来看，公司管理层对第四季度整体展望较为乐观，具体经营数据请以公司定期报告为准。 注：调研过程中公司严格遵照《公开信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 13 日